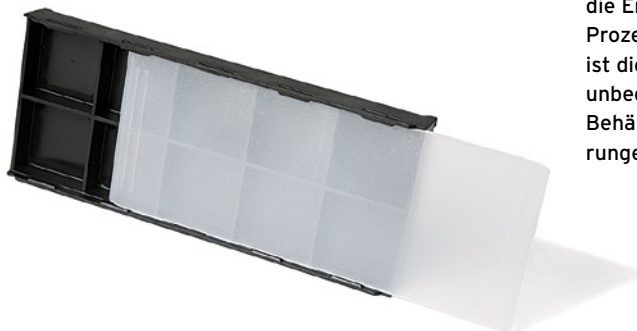


SYS-VERPACKUNG EIGENENTWICKLUNG VON TECNOPLAST

Die TECNOPLAST SYS-Verpackungen wurden ursprünglich für die Verpackung von Hartmetall-Wendeschneidplatten entwickelt. Mittlerweile sind sie bei vielfachen und sehr unterschiedlichen Anwendungen im Einsatz. Fazit überall: Das System überzeugt durch hohe Anwenderfreundlichkeit, ausgeklügelte technische Details und beste Qualität bei Materialien und Verarbeitung.

Trotz Diversifikation liegt die Hauptanwendung der SYS-Verpackungen nach wie vor in der Industrie für die Lagerung von Wendeschneidplatten. So unterschiedlich die WSP sind, so variabel sind auch die Verpackungen dazu. Sie sind in allen möglichen Größen erhältlich, sind farblich gestaltbar und auf Wunsch auch mit Aufdruck oder Kundenlogo realisierbar.



STÄNDIGE OPTIMIERUNG UND ENTWICKLUNG

In der Vergangenheit wurde für die SYS-Verpackungen Polystyrol (PS) verwendet. Im Sinne der allgemeinen Trends bei Verpackungen wurde wegen der besseren Recyclierbarkeit, der guten Transparenz und der günstigeren Rohstoffpreise auf Polypropylen (PP) umgestellt.

Auch das Design wurde immer wieder optimiert. Das Innenleben wurde angepasst, die Integration von beliebigen Schriftsätzen ermöglicht und die Stapelbarkeit dank eines patentierten Klicksystems verbessert. Dies ist insbesondere für die Verpackungsautomatisierung beim Kunden wichtig und stellt eine gefragte Verbesserung dar. Außerdem wurde das Verschlusssystem zwischen Schachtel und Deckel verbessert. Dadurch wird ungewolltes Öffnen vermieden und die Handhabung vereinfacht. Die Deckel sind nun entweder einschiebbar oder von oben clipsbar. Durch die optionale Eurolochung können diese zusätzlich an Verkaufswänden aufgehängt werden.

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

- . patentiertes Klicksystem zum Stapeln
- . sicherer Deckelverschluss zum Einschieben oder Clipsen
- . unterschiedlichste Fach- und Größeneinteilungen
- . verschiedene Farbkombinationen
- . individuell bedruckbar
- . Material: PP (Polypropylen)
- . optionale Eurolochung
- . vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Geschäftsführer Ingo Schobel zur Lösung:

„Mit den SYS-Verpackungen haben wir ein Eigenprodukt entwickelt, das über die Jahre an technischer Raffinesse und Anwenderfreundlichkeit ständig dazu gewonnen hat. Mittlerweile bewährt sich das System neben der Verpackung für Wendeschneidplatten auch in der Schmuckbranche, im Modellbau oder für besondere Anwendungen wie z.B. als Verpackung für Schokoladenkonfekt. Weitere Anwendungen sollen noch folgen.“

Leiter strategischer Einkauf, Ing. Robert Huber, Fa. LMT Leitz Metallworking Technology Group, zur Zusammenarbeit:
„Es war uns extrem wichtig, dass mit der Verpackung für die Wendeschneidplatten unsere Prozesse vereinfacht werden. Das heißt, es müssen sowohl die Befüllung, als auch die Entnahme schnell und unkompliziert erfolgen und diese Prozesse zukünftig auch automatisierbar sein. Außerdem ist die Lagerung der Boxen ein wichtiger Faktor. Wir wollten unbedingt ein System, das stabil ist und keine zusätzlichen Behältnisse oder Regalbauten verursacht. Alle Anforderungen wurden von TECNOPLAST perfekt gelöst.“

Ihre Ansprechpartner
bei TECNOPLAST

Verkauf Österreich/EU
Bettina Vögel
+43 5578 75379-14
bettina.voegel@tecnoplast.com

Verkauf Schweiz/Liechtenstein
Frank Böhler
+41 71 7225806
frank.boehler@tecnoplast.com

Engineering
Bernhard Stimpfl
+43 5578 75379-13
bernhard.stimpfl@tecnoplast.com

Auftragsbearbeitung
Cemile Hanci
+43 5578 75379-11
cemile.hanci@tecnoplast.com

